

科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號22樓
聯絡人：張華維 專員
電話：02-27377151
傳真：02-27377607
電子信箱：hwchang@most.gov.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國109年2月12日
發文字號：科部科字第1090009164號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：因應國內各大學院校延後開學，本部與印度科技部共同徵求「臺印雙邊協議型擴充增值(add-on)國際合作研究計畫」申請案截止收件日期延至109年3月25日(其餘作業時程維持不變)，請於期限前造具申請名冊函送本部申請，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：本部108年11月25日科部科字第1080076568號函諒達。

正本：專題研究計畫受補助單位 (共307單位)

副本：駐印度代表處科技組、本部科教國合司



部長陳良基